



ชื่อส่วนงาน.....

มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. โทรสาร

ที่ อว

วันที่

เรื่อง การขอรับสิทธิบัตร

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

ด้วย(ชื่อผู้ประดิษฐ์).....และคณะ (กรณีมีผู้ประดิษฐ์หลายคน) จากภาค
วิชา.....คณะ.....ได้ประดิษฐ์ (หรือออกแบบ) ผลงานชื่อ
..... โดย ผู้ประดิษฐ์(หรือผู้ออกแบบ)
มีความประสงค์ในการนำผลงานดังกล่าวขึ้นขอรับ.....ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงนาม).....

(.....)

คณบดีคณะ/ ผู้อำนวยการสถาบัน

แบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลสิ่งประดิษฐ์
(Invention Disclosure Form)

ส่วนที่ 1 : ชื่อสิ่งประดิษฐ์และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประดิษฐ์ (Title of Invention and Inventor Contact Information)

ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ประดิษฐ์ร่วม*	สังกัด / ที่อยู่	หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน	การมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ (%)	การมีส่วนร่วมในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (%)
แสดงให้ครบถ้วนทุกท่าน		ชาวต่างชาติใช้ หมายเลข		
ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ		ประจำตัวหนังสือ เดินทาง		
หากแสดงไม่ครบถ้วน iNT ขอ ไม่				
ดำเนินการเพิ่มเติมในภายหลัง				

ชื่อผู้ประสานงาน..... email :

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่ทำงาน

มือถือ

* โปรดระบุผู้ประดิษฐ์ที่มีส่วนในการคิดริเริ่มและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของท่านเป็นสำคัญ

โปรดระบุถึงสัดส่วนระหว่างผู้ประดิษฐ์ที่มีในการสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ (ระบุได้ใน PT03)

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ (Detail of Invention)**2.1 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ (Title of Invention)**

.....

.....

2.2 ประเภทสิทธิบัตรที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง

- ☐ สิทธิบัตรการประดิษฐ์
- ☐ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
- ☐ อนุสิทธิบัตร

2.3 ที่มาของการประดิษฐ์ (ปัญหาเดิมที่มีอยู่ และวิธีการในการแก้ปัญหานั้นก่อนที่จะมีสิ่งประดิษฐ์นี้)
(1-2 ย่อหน้า)**2.4 สิ่งประดิษฐ์ของท่านช่วยแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคได้อย่างไร**

2.5 โปรดสรุปรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ของท่าน โดยให้รายละเอียดโดยย่อ และองค์ประกอบที่เป็นส่วนสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ (3-4 ย่อหน้า)

2.6 สิ่งประดิษฐ์ของท่านแตกต่างจากงานที่มีอยู่ก่อนหน้านี้อย่างไร (เช่น เป็นกระบวนการที่รวดเร็วกว่า กระบวนการเดิมที่มีอยู่ หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประกอบหรือสร้างได้อย่างง่าย หรือใช้ได้อย่างปลอดภัยกว่าสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่เดิม)

2.7 มีสิ่งประดิษฐ์อื่นที่สามารถนำมาใช้ทดแทนสิ่งประดิษฐ์ของท่านได้หรือไม่

ส่วนที่ 3 : การสืบค้นสิ่งประดิษฐ์

3.1 ท่านได้ทำการ search ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์นี้หรือไม่

☐ ไม่ใช่

☐ ใช่ ถ้าใช่

Keyword ที่ใช้ในการสืบค้น (โปรดระบุ)

Website ที่ใช้ในการสืบค้น

- ☐ Journal ที่เกี่ยวข้อง
- ☐ Google

การสืบค้นใน Patent Search Database

- ☐ ประเทศไทย: www.ipthailand.org
- ☐ สหรัฐอเมริกา : www.uspto.gov
- ☐ ญี่ปุ่น : www.jpo.go.jp
- ☐ ยุโรป : <http://ep.espacenet.com>
- ☐ Paten Lens
- ☐ PatSnaps
- ☐ อื่นๆ ระบุ.....

ผลการสืบค้นข้อมูล (ท่านสามารถแนบเอกสารที่สืบค้นได้มาให้สถาบันฯ ได้)

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....
- 6).....

ส่วนที่ 4 : การเผยแพร่ผลงาน

4.1 ท่านเคยนำผลงานนี้ไปตีพิมพ์ หรือเผยแพร่มาก่อนหรือไม่ หากมีโปรกระบุและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Disclosure Type	Yes	No	Date	Citation/Explanation
มีการตีพิมพ์บทความ หรือ จัดเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์				
มีการเผยแพร่รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)				
มีการนำเสนอหรือกำลังจะนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการ (เช่น conference)				
สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์				
มีการหารือกับบุคคลภายนอก เช่น บริษัท นักลงทุน และมีการเซ็นสัญญา รักษาความลับแล้วหรือไม่				
มีการนำสิ่งประดิษฐ์ไปจัดแสดงผลงาน เช่น งาน tech show, IP Fair				
มีการนำสิ่งประดิษฐ์ไปประกวดผลงาน หรือ แข่งขัน (เช่น งานประกวดของ วช. หรือ แข่งขัน pitching)				
มีการนำสิ่งประดิษฐ์ไปทดลองใช้ ใช้ทำการผลิต จำหน่าย หรือ แจกจ่ายให้ผู้อื่น				

ส่วนที่ 5 : การได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุน

5.1 สิ่งประดิษฐ์นี้เกิดขึ้นภายใต้

- ☐ การรับทุนจากแหล่งทุน
- ☐ การร่วมวิจัยกับหน่วยงานภายนอก โปรดระบุถึงหน่วยงานที่ร่วมวิจัย
- ☐ การรับจ้างวิจัย (Academic Contract Research) โปรดระบุถึงหน่วยงานที่เป็นผู้ว่าจ้าง
- ☐ ทุนส่วนตัว

หากได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนหรือร่วมวิจัย โปรดระบุทุกแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง

- ☐ ทุนของมหาวิทยาลัยมหิดล
- ☐ ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ (โปรดแนบสำเนาสัญญาการขอรับทุน)
 - ☐ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 - ☐ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)
 - ☐ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 - ☐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 - ☐ สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 - ☐ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
 - ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุชื่อแหล่งทุน).....
-
- ☐ ทุนจากหน่วยงานภาคเอกชน (โปรดระบุชื่อหน่วยงาน และแนบสำเนาสัญญาการขอรับทุน)
- ☐ ทุนจากหน่วยงานต่างประเทศ (โปรดระบุชื่อหน่วยงาน และแนบสำเนาสัญญาการขอรับทุน)
- ☐ ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยสัญญาบริบทลงนาม หลังวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
 - ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่



อื่นๆ.....

.....

.....

กรณีแสดงแหล่งทุนไม่ครบถ้วน อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิความเป็นเจ้าของ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของแหล่งทุน

5.2 นอกจากสัญญาเงินทุนตามข้อ 5.1 มีข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ของท่าน ตามที่ระบุไว้ด้านล่างหรือไม่

Agreement Type	Yes	No	Parties to the agreement
Consortia Agreement or funding			
Consulting Agreement			
Non-Disclosure Agreement/ Confidentiality Agreement			
Licensing Agreement			
Industrial Affiliate Program เช่น Talent Mobility			
Memorandum of Understanding (MOU)			
Material Transfer Agreement (MTA)			
Industrial affiliate program เช่น Talent Mobility			
Clinical Trial Agreement (CTA)			
Others			

5.3 สิ่งประดิษฐ์นี้มีการใช้วัสดุชีวภาพ (Biological Materials) หรือไม่

☐ ไม่มี

☐ มี

ถ้ามีท่านได้รับมาจากที่

ใด.....

.....

.....

ส่วนที่ 6 : ศักยภาพทางการตลาด และ/หรือศักยภาพในเชิงพาณิชย์

6.1 สิ่งประจักษ์ของท่านมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ อย่างไร?

6.2 มีบริษัท หรือหน่วยงานใดที่อาจสนใจสิ่งประจักษ์ของท่าน

6.3 ความประสงค์อื่นขอให้ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

- ☐ มีความประสงค์ให้ประชาสัมพันธ์ผลงานที่เปิดเผยนี้ เพื่อเสาะหาผู้สนใจขออนุญาตใช้สิทธิไปผลิตและจำหน่าย หรือพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ
- ☐ ไม่มีความประสงค์ขอรับบริการประชาสัมพันธ์ผลงาน เนื่องจาก
-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลตามเอกสารนี้ เป็นความจริงและมีความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ (ตามข้อ 10. และข้อ 16. ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารจัดการผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา)

ลงชื่อ.....

()

ผู้ประดิษฐ์หลัก

วันที่.....

โทรศัพท์.....

Email.....